

中华人民共和国

建设用地规划许可证

地字第 320213202300001 号

根据《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城乡规划法》和国家有关规定，经审核，本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，颁发此证。

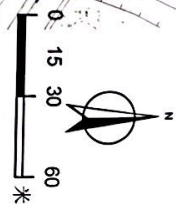
发证机关 无锡市行政审批局
日期 2023年01月09日



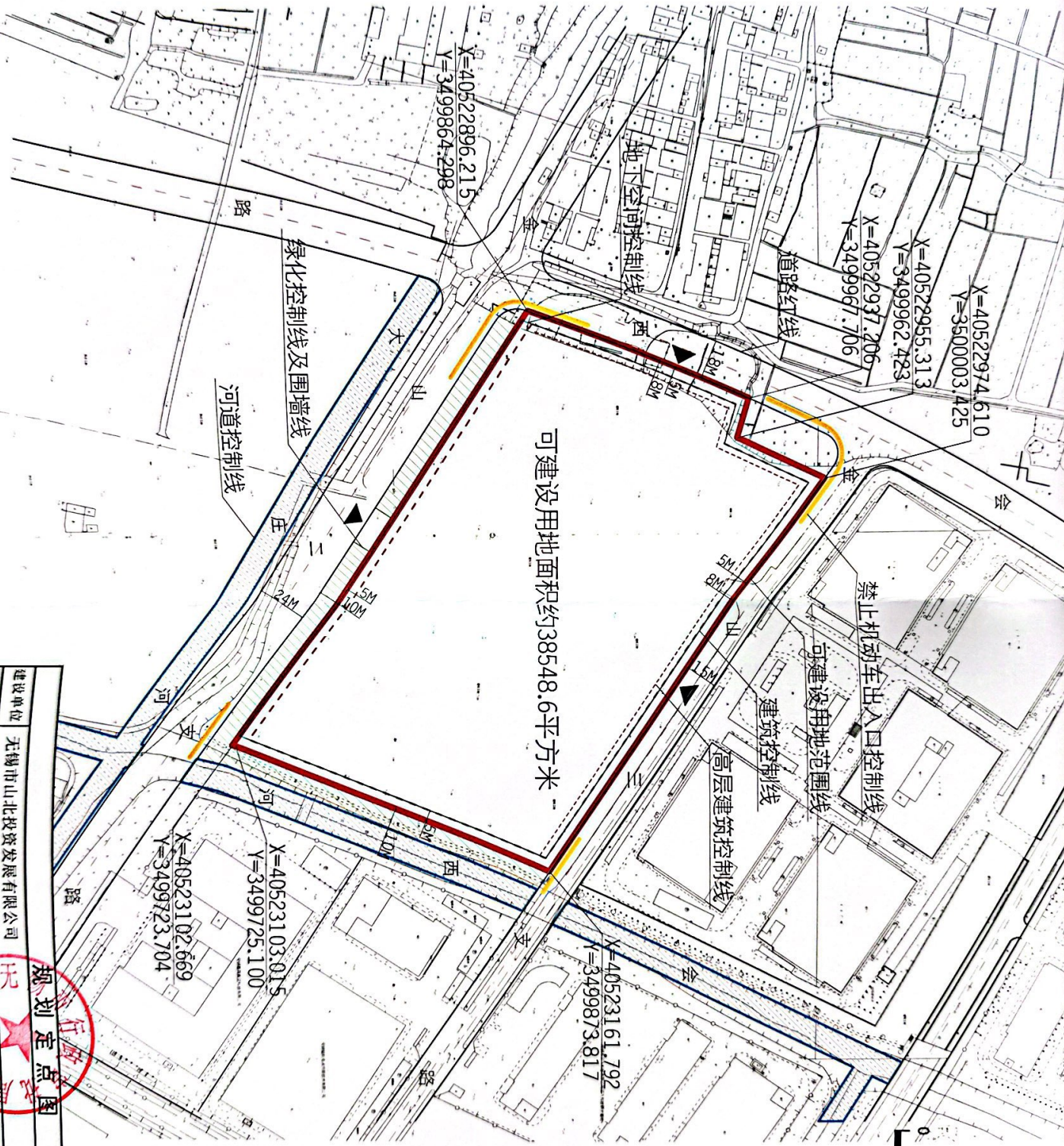
用地单位	无锡市山北投资发展有限公司
项目名称	梁溪砂谷半导体智慧装备产业基地
批准用地机关	无锡市人民政府
批准用地文号	锡政复（2022）57号
用地位置	无锡市梁溪区光电园B区三期P2地块
用地面积	总面积：38548.6平方米
土地用途	M ₂ 生产研发用地
建设规模	
土地取得方式	出让
附图及附件名称 地定320213202300001号规划定点图 地设320213202300001号建设项目规划设计要点 本项目代码为：2204-320213-89-01-331132	

遵守事项

- 一、本证是经自然资源主管部门依法审核、建设用地符合国土空间规划和用途管制要求，准予使用土地的法律凭证。
- 二、未取得本证而占用土地的，属违法行为。
- 三、未经发证机关审核同意，本证的各项规定不得随意变更。
- 四、本证所需附图及附件由发证机关依法确定，与本证具有同等法律效力。



可建设用地面积约38548.6平方米



建设单位	无锡市山北投资发展有限公司		
工程名称	梁溪砂谷半导体智慧装备产业基地		
编号	地定320213202300001号		
规划定点图	比例	1:1,900	
	日期	2023.01.09	